

‘지능형반도체 개발·실증 지원’ 사업 애로기술 컨설팅 수요기업 모집 공고 (’24년 1차)

한국팹리스산업협회에서는 산업통상자원부가 지원하는 ‘지능형반도체 개발·실증 지원’ 사업의 일환으로, 국내 지능형반도체 기업의 경쟁력 강화를 위한 「애로기술 컨설팅 지원」 프로그램을 다음과 같이 공고하오니, 관심있는 기업의 많은 참여를 부탁드립니다.

2024년 11월 22일
한국팹리스산업협회장

1 사업개요

가. 사업목적

- 비수도권 지능형 반도체 설계기업의 제품 개발 및 검증 과정에서 현장 중심의 맞춤형 해결지원을 통한 중소·중견 기업의 연구개발 활성화 및 자체기술력 확보

나. 사업내용

○ 지원대상

1. 비수도권(서울·경기·해외 제외) 내 본사, 지사, 공장, 연구소 중 1개 이상 소재하고 있는 지능형반도체 설계 기업(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업 및 중견기업 (창업 및 벤처기업 포함)
2. 수도권 기업 중 ‘25년까지 지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주 예정*인 지능형 반도체 설계 기업 (팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업 및 중견기업(창업 및 벤처기업 포함) *입주확약서 제출 필수

○ 지원규모

구분	애로기술 컨설팅 비용 지원
‘24년 공고예산	기업당 5백만원 이내
선정 규모	4개 기업 내외

다. 공고기간

- 공고 및 접수기간 : 상시모집(예산 소진 시까지)

2 지원내용

가. 지원대상

- 컨설팅 시작 기간(컨설팅 계약)이 **공고일 이후** 진행되는 건에 한함

나 지원범위 및 내용

- 지능형 반도체 개발(설계, 검증, 제품화 후속 개발 포함) 전단계 애로기술 컨설팅 비용
 - 지능형 반도체 개발 시 발생하는 애로기술을 해결하기 위해 개인 및 업체로부터 컨설팅을 실시하고, 이로 인해 발생하는 비용 일부 및 전체 지원
 - 지능형 반도체 개발 시 발생하는 애로기술은 설계·검증, 제품화 후속 및 시제품 개발 등 전단계에 해당

다. 지원한도

- 기업당 5백만원 이내 (지원한도를 초과하는 비용은 기업 부담)

3 지원자격 및 우대사항

가. 지원자격

- 중소기업기본법 제2조 및 중소기업시행령 제3조(중소기업의 범위)에 해당하는 중소기업
- 중견기업성장촉진 및 경쟁력강화에 관한 특별법 제2조 해당하는 중견기업
- 컨설팅(계약 등) 시작 기간이 공고일 이후 진행되는 국내 지능형반도체 기업
- 본 지원프로그램의 목적 및 취지에 부합하는 국내 지능형반도체 기업

나. 우대사항

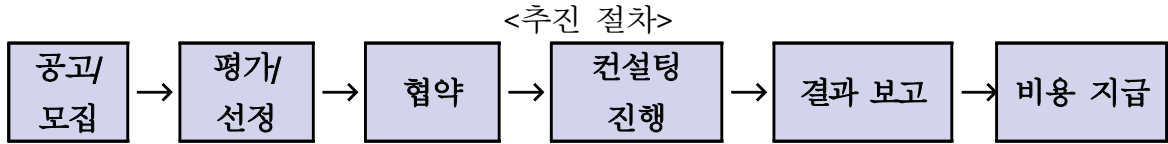
- 지역우대

우대사항	내용
지역 우대	1) 지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주 및 입주 예정 기업*(5점) * 지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주계약서 및 입주확약서 제출 기업 (~ '25년까지 입주에 한함) 2) 대구·경북지역 기업(3점) * 사업자등록증 소재지 기준

4 추진절차 및 평가기준

가. 추진절차 및 일정

○ 추진절차



○ 주요일정

내용	일정	방법	비고
공고 및 접수	11.22. ~ 예산소진 내	이메일 접수	신청서(양식) 작성하여 제출
평가 및 선정	접수 후 1주일 내	서류평가	자체평가 (70점 이상 선정)
협약체결 (협회-기업)	평가 후 1주일 내	서면협약	선정 완료 후 1주일 이내
컨설팅 진행	1개월 이내	자체 실시	결과보고서 작성
결과보고 및 비용지급	컨설팅 후 2주일 내	결과보고서 및 증빙자료 제출	결과보고서 검토 후 비용지급

나. 평가기준

평가 항목	신청자격 적합성 (15)	○ 신청서 오류 및 성실 작성 여부
		○ 제출 서류의 누락 및 부실 여부
		○ 지원 및 제외 대상 해당 여부
	컨설팅 계획 적절성 (30)	○ 애로기술 해결 목표와 컨설팅 수행 계획의 명확성 및 구체성
		○ 컨설팅 결과 활용 계획의 우수성 및 구체성
	사업비 사용 계획 적절성 (25)	○ 사업비 편성 및 산출의 적절성
	성공적 결과 도출 가능성 (30)	○ 고품질의 컨설팅 결과물 도출 가능성
		○ 기대성과의 달성 가능성

5

신청방법 및 제출안내

가. 제출서류

번호	서류명	부수	제출	비고	형태	접수방법
1	지원신청서(원본) ※ 관련 견적서 포함(별첨 참고)	1부	필수	지정서식	전자파일 (HWP)	이메일
2	지원신청서(날인본)	1부	필수		전자파일 (PDF)	
3	사업자등록증 사본	1부	필수	-	스캔본 (PDF)	
4	국세·지방세 완납증명서	1부	필수			
5	법인인감증명서	1부	필수			
6	지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주계약서(혹은 입주기업예정서)	1부	선택	우대사항		
	대구·경북지역 소재지 입증 서류(사업자등록증 등)	1부	선택			

○ 서류제출 시 유의사항

- 신청서의 성실한 작성도 평가항목이므로 예시 및 작성요령에서 제시한 사항 (파란글씨)을 참고하여 성의있게 작성
- 제출서류가 위·변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출할 것
- ‘기타 추가 증빙서류’ (7번)는 본 과제와 관련하여 추가로 제출하고자 하는 서류가 있을 경우만 제출(ex. 사업장 이전 확인서, 관련 특허증, 수상이력 등)
- 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입
(ex. 3_사업자등록증 ((주)첨정원).pdf)

나. 신청방법

- 한국팹리스산업협회 홈페이지(www.k-fablless.com)에서 공고문 확인
- 공고문 내 첨부 신청서 양식을 다운로드하여 작성 후 이메일 제출
- **접수방법 : 제출서류를 모두 구비하여 이메일 (kfia.kty@gmail.com) 제출**

* 제출 후 필히 ‘접수 확인 메일’ 확인

(접수 후 1시간 이내 확인 메일 미수신시 미접수 상태이므로 접수 여부 유선 문의)

6 과제신청 유의사항

가. 지원제외 처리기준

- 타 정부과제 중복지원 불가(동일 건으로 중복지원 불가)
- 신청기업이 지원사업의 목표, 취지에 부합하지 않는 경우(외국계기업의 국내법인 등)
- 접수마감일 현재 신청기업이 국가연구개발사업에 참여제한을 받고 있는 경우
- 접수마감일 현재 신청기업이 아래의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 기업의 부도
 - 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우(단, 회생인가 받은 기업, 중소벤처기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원받은 기업은 예외)
- 접수기간 내에 사업계획서 등의 서류 제출이 미비한 경우

7 기타사항(별도 지원)

가. 기술 지원 서비스

- 애로기술 컨설팅과 별도로 하기 기술 지원 서비스 실시
- 지원분야

분야	지원 내용
검사 지원	비파괴검사장비(3D CT)를 이용한 칩 패키지, 모듈, 기판, 제품 등의 검사, 분석
제품화개발 지원	산업용 3D프린터를 이용한 기구물의 시제품(모듈 케이스, 검사/작업용 지그, 제품 외관 시제품 등)

* 신청규모에 따라 금액이 발생할 수 있음

- 기술 지원 서비스 문의 및 신청
 - 첨단정보통신융합산업기술원 김철환 팀장 (053-219-0343, kchl@iact.or.kr)
 - 주소 : 대구광역시 동구 동내로 70

8 문의처

- 한국팹리스산업협회 (031-8017-8777, kfia.khj@gmail.com)
 - 주소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 203호(금토동)